

2011-2015年中国半导体分立器件制造行业竞争格局与投资前景评估报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2011-2015年中国半导体分立器件制造行业竞争格局与投资前景评估报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/qitadianzi/107430107430.html>

报告价格：电子版: 6800元 纸介版：7000元 电子和纸介版: 7200

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

相关资料统计表明，半导体分立器件仍有很大的发展空间。半导体分立器件通常总是沿着功率、频率两个方向发展，发展新的器件理论、新的结构，出现各种新型分立器件，促进电子信息技术的迅猛发展。

中国报告网发布的《2011-2015年中国半导体分立器件制造行业竞争格局与投资前景评估报告》共十三章。首先介绍了半导体分立器件制造相关概述、中国半导体分立器件制造市场运行环境等，接着分析了中国半导体分立器件制造市场发展的现状，然后介绍了中国半导体分立器件制造重点区域市场运行形势。随后，报告对中国半导体分立器件制造重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体分立器件制造行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体分立器件制造产业有个系统的了解或者想投资半导体分立器件制造行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章 半导体分立器件制造产业相关概述

第一节 半导体分立器件制造概述

第二节 半导体分立器件制造行业发展成熟度

一、行业发展周期分析

二、行业中外市场成熟度对比

三、行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 全球半导体分立器件制造行业发展分析

第一节 世界半导体分立器件制造行业发展状况分析

一、全球半导体分立器件制造市场供给分析

二、全球半导体分立器件制造市场需求分析

三、全球主要半导体分立器件制造企业分析

第二节 全球主要国家半导体分立器件制造市场分析

一、美国半导体分立器件制造市场分析

二、德国半导体分立器件制造市场分析

三、英国半导体分立器件制造市场分析

四、印度半导体分立器件制造市场分析

五、日本半导体分立器件制造市场分析

第三节 全球半导体分立器件制造市场发展趋势分析

第三章 世界半导体分立器件主要企业运行情况透析

第一节 飞兆

- 一、飞兆企业基本概况
- 二、飞兆企业运营情况分析
- 三、飞兆企业竞争力分析

第二节 安森美

- 一、安森美企业基本概况
- 二、安森美企业运营情况分析
- 三、安森美企业竞争力分析

第三节 意法半导体

- 一、意法半导体企业基本概况
- 二、意法半导体企业运营情况分析
- 三、意法半导体企业竞争力分析

第四章 中国半导体分立器件产业运行形势分析

第一节 中国半导体分立器件产业发展综述

- 一、客户对分立功率器件的要求日益提高
- 二、应对挑战的新产品
- 三、我国分立器件保持稳定增长态势

第二节 中国功率半导体器件主要工艺生产技术分析

- 一、外延工艺技术
- 二、光刻工艺技术
- 三、刻蚀工艺技术
- 四、离子注入工艺技术
- 五、扩散工艺技术

第三节 中国半导体分立器件市场运行概述

- 一、我国分立器件市场增长势头强劲
- 二、半导体分立器件市场不可小觑
- 三、半导体分立器件市场需求分析

第五章 2008-2010年中国半导体分立器件制造产量数据统计分析

第一节 2008年中国半导体分立器件制造产量数据分析

- 一、2008年全国半导体分立器件制造产量数据分析
- 二、2008年半导体分立器件制造重点省市数据分析

第二节 2009年中国半导体分立器件制造产量数据分析

- 一、2009年全国半导体分立器件制造产量数据分析
- 二、2009年半导体分立器件制造重点省市数据分析

第三节 2010年中国半导体分立器件制造产量数据分析

一、2010年全国半导体分立器件制造产量数据分析

二、2010年半导体分立器件制造重点省市数据分析

第六章 2008-2010年中国半导体分立器件制造行业规模主要指标监测分析

第一节 2008-2010年中国半导体分立器件制造行业总体数据分析

一、2008年中国半导体分立器件制造行业全部企业数据分析

二、2009年中国半导体分立器件制造行业全部企业数据分析

三、2010年中国半导体分立器件制造行业全部企业数据分析

第二节 2008-2010年中国半导体分立器件制造行业不同规模企业数据分析

一、2008年中国半导体分立器件制造行业不同规模企业数据分析

二、2009年中国半导体分立器件制造行业不同规模企业数据分析

三、2010年中国半导体分立器件制造行业不同规模企业数据分析

第三节 2008-2010年中国半导体分立器件制造行业不同所有制企业数据分析

一、2008年中国半导体分立器件制造行业不同所有制企业数据分析

二、2009年中国半导体分立器件制造行业不同所有制企业数据分析

三、2010年中国半导体分立器件制造行业不同所有制企业数据分析

第七章 中国半导体分立器件制造行业区域格局分析

第一节 华北地区半导体分立器件制造行业分析

一、区域主要经济指标分析

二、区域内发展能力

三、区域内盈利能力

四、区域内偿债能力

五、区域内出口交货值

第二节 东北地区半导体分立器件制造行业分析

一、区域主要经济指标分析

二、区域内发展能力

三、区域内盈利能力

四、区域内偿债能力

五、区域内出口交货值

第三节 华东地区半导体分立器件制造行业分析

一、区域主要经济指标分析

二、区域内发展能力

三、区域内盈利能力

四、区域内偿债能力

五、区域内出口交货值

第四节 华中地区半导体分立器件制造行业分析

一、区域主要经济指标分析

二、区域内发展能力

三、区域内盈利能力

四、区域内偿债能力

五、区域内出口交货值

第五节 华南地区半导体分立器件制造行业分析

一、区域主要经济指标分析

二、区域内发展能力

三、区域内盈利能力

四、区域内偿债能力

五、区域内出口交货值

第八章 半导体分立器件制造行业市场竞争格局分析

第一节 半导体分立器件制造行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 半导体分立器件制造行业国际竞争力比较

第三节 半导体分立器件制造行业主要企业竞争力指标对比分析

一、国内半导体分立器件制造市场竞争概述

二、所选主要企业基本情况表

三、盈利指标对比

四、资产负债指标对比

五、运营能力指标对比

六、主要企业成本费用构成情况及对比

七、其它指标对比

第九章 中国主要半导体分立器件制造企业竞争财务数据分析

第一节 宁波康强电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第二节 深圳赛意法微电子有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第三节 吉林华星电子集团有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第四节 新义半导体（苏州）有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第五节 西安永电电气有限责任公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第六节 厦门华联电子有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第七节 宁波市明昕微电子股份有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第八节 厦门永红电子有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第九节 南通华达微电子集团有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十节 宁波华泰半导体有限公司

一、企业基本概况

二、企业销售收入及盈利水平分析

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第十章 半导体分立器件制造行业投资现状分析

第一节 半导体分立器件制造行业投资情况分析

一、投资规模及年均增长情况

二、不同规模投资对比

三、不同所有制规模投资对比

四、外商投资增长速度分析

五、中国半导体分立器件制造行业主要省市投资状况对比

第二节 半导体分立器件制造行业投资情况分析

一、半导体分立器件制造行业总体投资增长状况

二、主要省市增长速度对比

三、外商投资增长分析

四、私营企业增长分析

第十一章 中国半导体分立器件制造行业发展环境分析

第一节 国内半导体分立器件制造经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2011年中国半导体分立器件制造经济发展预测分析

第二节 中国半导体分立器件制造行业政策环境分析

第十二章 2011-2015年中国半导体分立器件制造行业投资机会与风险分析

第一节 中国半导体分立器件制造行业投资前景预测

一、行业发展潜力分析

二、未来五年供需形势预测

第二节 中国半导体分立器件制造行业盈利预测分析

一、资产利润率走势预测

二、销售利润率走势预测

三、成本费用利润率走势预测

第三节 中国半导体分立器件制造行业投资风险分析

一、半导体分立器件制造行业政策风险

二、半导体分立器件制造行业技术风险

三、半导体分立器件制造同业竞争风险

四、半导体分立器件制造行业其他风险

第四节 中国半导体分立器件制造行业投资风险控制策略及建议

第十三章 2011-2015年中国半导体分立器件制造行业投资战略研究

第一节 中国半导体分立器件制造行业发展战略研究

第二节 对我国半导体分立器件制造品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、半导体分立器件制造实施品牌战略的意义

三、半导体分立器件制造企业品牌的现状分析

第三节 中国半导体分立器件制造行业细分行业投资战略

图表目录（部分）：

图表：2005-2011年国内生产总值

图表：2005-2011年居民消费价格涨跌幅度

图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2005-2011年国家外汇储备

图表：2005-2011年财政收入

图表：2005-2011年全社会固定资产投资

图表：2011年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力

图表：深圳赛意法微电子有限公司销售收入情况

图表：深圳赛意法微电子有限公司盈利指标情况

图表：深圳赛意法微电子有限公司盈利能力情况

图表：深圳赛意法微电子有限公司资产运行指标状况

图表：深圳赛意法微电子有限公司资产负债能力指标分析

图表：深圳赛意法微电子有限公司成本费用构成情况

图表：吉林华星电子集团有限公司销售收入情况

图表：吉林华星电子集团有限公司盈利指标情况

图表：吉林华星电子集团有限公司盈利能力情况

图表：吉林华星电子集团有限公司资产运行指标状况

图表：吉林华星电子集团有限公司资产负债能力指标分析

图表：吉林华星电子集团有限公司成本费用构成情况

图表：新义半导体（苏州）有限公司销售收入情况

- 图表：新义半导体（苏州）有限公司盈利指标情况
- 图表：新义半导体（苏州）有限公司盈利能力情况
- 图表：新义半导体（苏州）有限公司资产运行指标状况
- 图表：新义半导体（苏州）有限公司资产负债能力指标分析
- 图表：新义半导体（苏州）有限公司成本费用构成情况
- 图表：西安永电电气有限责任公司销售收入情况
- 图表：西安永电电气有限责任公司盈利指标情况
- 图表：西安永电电气有限责任公司盈利能力情况
- 图表：西安永电电气有限责任公司资产运行指标状况
- 图表：西安永电电气有限责任公司资产负债能力指标分析
- 图表：西安永电电气有限责任公司成本费用构成情况
- 图表：厦门华联电子有限公司销售收入情况
- 图表：厦门华联电子有限公司盈利指标情况
- 图表：厦门华联电子有限公司盈利能力情况
- 图表：厦门华联电子有限公司资产运行指标状况
- 图表：厦门华联电子有限公司资产负债能力指标分析
- 图表：厦门华联电子有限公司成本费用构成情况
- 图表：宁波市明昕微电子股份有限公司销售收入情况
- 图表：宁波市明昕微电子股份有限公司盈利指标情况
- 图表：宁波市明昕微电子股份有限公司盈利能力情况
- 图表：宁波市明昕微电子股份有限公司资产运行指标状况
- 图表：宁波市明昕微电子股份有限公司资产负债能力指标分析
- 图表：宁波市明昕微电子股份有限公司成本费用构成情况
- 图表：厦门永红电子有限公司销售收入情况
- 图表：厦门永红电子有限公司盈利指标情况
- 图表：厦门永红电子有限公司盈利能力情况
- 图表：厦门永红电子有限公司资产运行指标状况
- 图表：厦门永红电子有限公司资产负债能力指标分析
- 图表：厦门永红电子有限公司成本费用构成情况
- 图表：南通华达微电子集团有限公司销售收入情况
- 图表：南通华达微电子集团有限公司盈利指标情况
- 图表：南通华达微电子集团有限公司盈利能力情况
- 图表：南通华达微电子集团有限公司资产运行指标状况
- 图表：南通华达微电子集团有限公司资产负债能力指标分析
- 图表：南通华达微电子集团有限公司成本费用构成情况

图表：宁波华泰半导体有限公司销售收入情况

图表：宁波华泰半导体有限公司盈利指标情况

图表：宁波华泰半导体有限公司盈利能力情况

图表：宁波华泰半导体有限公司资产运行指标状况

图表：宁波华泰半导体有限公司资产负债能力指标分析

图表：宁波华泰半导体有限公司成本费用构成情况

图表：略.....

中国报告网发布的《2011-2015年中国半导体分立器件制造行业竞争格局与投资前景评估报告》共十三章。内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/qitadianzi/107430107430.html>